

RL78/G15

XBee ZB S2C と HS300x を用いた無線通信

要旨

本アプリケーションノートでは、RL78/G15 で XBee ZB S2C ^注を制御し、無線通信を行うサンプルプログ ラムについて説明します。無線通信を行うデータは、HS300x(湿度・温度センサ)から取得した湿度・温 度データです。本アプリケーションノートでは、RL78/G15 で HS300x の制御方法についても説明します。

注 Digi, Digi International, Digi ロゴ、XBee、XBee ZB S2C、XCTU、XCTU ロゴは、Digi インター ナショナルの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

動作確認デバイス

RL78/G15



目次

1.	概要	3
2.	動作確認条件	4
3.	ハードウェア説明	5
3.1	ハードウェア構成例	5
3.2	使用端子一覧	5
4.	モジュール仕様	6
4.1	XBee ZB S2C 仕様	6
4.1.1	UART 通信インタフェース	6
4.2	HS300x 仕様	7
4.2.1	I ² C 通信インタフェース	8
4.2.2	出力値の湿度・温度への変換式	8
5.	サンプルプログラム	9
5.1	サンプルプログラムの構成	9
5.2	サンプルプログラムのコマンド仕様	9
5.3	HS300x API 関数仕様	. 10
5.3.1	HS300x API 関数一覧	. 10
5.3.2	API 使用ガイド	. 11
5.4	フローチャート	. 13
5.4.1	全体フローチャート	. 13
5.5	サンプルプログラムの構成	. 13
5.5.1	使用する周辺機能	. 13
5.5.2	周辺機能の設定	. 14
5.5.2	.1 メモリの上書き回避方法	. 16
5.5.2	.2 スマート・コンフィグレータでコード生成する際の注意事項	. 16
5.5.3	ファイル構成	. 17
6.	ソフトウェア動作説明	.18
6.1	XCTU の操作方法	. 18
6.1.1	XCTU のインストール方法	. 18
6.1.2	XCTU と XBee ZB S2C の接続方法	. 22
6.1.3	XCTU を利用した XBee ZB S2C の初期設定方法	. 25
6.1.4	AT コマンドを用いた初期設定方法	. 26
6.2	ハードウェアの準備	. 27
6.3	動作確認方法	. 28
7.	参考資料	.29
ז⊬≞ד	특규 <u>소</u> 쿠	20
[것]	おし ず水	.30



1. 概要

本アプリケーションノートは、RL78/G15 と XBee ZB S2C を接続し、HS300x で取得した湿度・温度 データを無線通信する方法を説明します。RL78/G15 に内蔵されている UART を用い、XBee ZB S2C を使 用して湿度・温度データを無線通信します。

また、RL78/G15 で HS300x 湿度・温度センサによる湿度・温度データの取得および、演算を行うための 方法を説明します。HS300x の制御は、RL78/G15 に内蔵されている I²C を用い、I²C ドライバで HS300x か ら湿度・温度の ADC データ取得を行います。また、RL78/G15 で取得データの演算を行います。

さらに、PCを用いて、XBee ZB S2C 経由で RL78/G15 を操作する方法についても説明します。



図 1-1 システム全体概略図



2. 動作確認条件

本サンプルプログラムは、以下の条件で動作を確認しています。

表 2-1 動作確認条件

項目	内容		
使用マイコン	RL78/G15 (R5F12068)		
動作周波数	16 MHz		
搭載メモリ(使用メモリ)	ROM 8KB (本 APN で 6441 バイト使用)		
	RAM 1KB (本 APN で 119 バイト使用)		
動作電圧	2.4V~5.5V		
	SPOR 検出電圧: リセット・モード		
	立ち上がり時 TYP.2.57 V (2.44 V ~ 2.68 V)		
	立ち下がり時 TYP.2.52 V (2.40 V ~ 2.62 V)		
統合開発環境(e ² studio)	ルネサスエレクトロニクス		
	e ² studio Version 2024-1		
Cコンパイラ (e ² studio)	ルネサスエレクトロニクス		
	C Compiler Package for RL78 Family [CC-RL] V1.13.00		
統合開発環境(CS+)	ルネサスエレクトロニクス製		
	CS+ for CC V8.11.00		
Cコンパイラ(CS+)	ルネサスエレクトロニクス製		
	C Compiler Package for RL78 Family [CC-RL] V1.13.00		
スマート・コンフィグレータ	Renesas Smart Configurator for RL78 1.9.0		
ボードサポートパッケージ(r_bsp)	BSP v1.60		
使用ボード	RL78/G15 Fast Prototyping Board (RTK5RLG150C00ES2BJ)		
湿度・温度センサモジュール	Relative Humidity Sensor Pmod™ Board (US082-HS3001EVZ)		
通信モジュール	XBee ZB S2C		



3. ハードウェア説明

3.1 ハードウェア構成例

本アプリケーションのサンプルプログラムで使用するハードウェア構成例を以下に示します。

図 3-1 ハードウェア構成例



- 注意 1. この回路イメージは接続の概要を示す為に簡略化しています。実際に回路を作成される場合は、 端子処理などを適切に行い、電気的特性を満たすように設計してください(入力専用ポートは個 別に抵抗を介して VDD 又は Vss に接続して下さい)。
- 注意 2. VDD は SPOR にて設定したリセット解除電圧(VSPOR)以上にしてください。

3.2 使用端子一覧

サンプルプログラムで使用する端子一覧を以下に示します。

表 3-1 RL78/G15 の使用端子一覧

端子名	入出力	用途
P03/TXD0	出力	XBee ZB S2C への UART 送信
P04/RXD0	入力	XBee ZB S2C からの UART 受信
P06/SCLA0	入出力	HS300x とのシリアル・クロック
P07/SDDA0	入出力	HS300x とのシリアル・データ・バス
P20	出力	LED1 点灯(Low Active)



4. モジュール仕様

本サンプルプログラムで使用する、XBee ZB S2C と HS300x の仕様を示します。

4.1 XBee ZB S2C 仕様

XBee ZB S2C の仕様概要を表 4-1 に示します

表 4-1 XBee ZB S2C 仕様

項目	内容
データレート	RF 250 kbps、シリアル最大 1 Mbps
室内/アーバンレンジ	最大 60 m
屋外/見通しレンジ	最大 1200 m
送信出力	3.1 mW (+5 dBm)/6.3 mW (+8 dBm)ブーストモード
受信感度 (1% PER)	-100 dBm / -102 dBm ブーストモード
シリアルデータインタフェース	UART、SPI
コンフィグレーション方法	API または AT コマンド、ローカルまたは無線
周波数帯域	ISM 2.4GHz
動作電圧	2.7~3.6 V
マイコンとの接続補助基板	AE-XBee-REG-DIP(2.54mm ピッチ変換基板)
PC との接続補助基板	AE-XBEE-USB(USB インタフェース基板)

4.1.1 UART 通信インタフェース

湿度・温度データを通信する UART のフォーマットを以下に示します。

図 4-1 UART 通信フォーマット



4.2 HS300x 仕様

HS300x 湿度・温度センサの仕様概要を表 4-2 に示します

表 4-2 HS300x センサ仕様

項目	内容	
湿度測定範囲	0~100 %RH	
湿度精度	TYP. ±1.5 %RH (HS3001, 10~90 %RH, 25 °C)	
ADC 分解能	TYP. 0.01 %RH、TYP. (14 ビット)	
測定分解能	8, 10, 12, 14 ビット	
RH 応答速度	TYP.1秒(エアフロー1m/s)	
	TYP. 4 秒(密閉空間)	
温度センサ精度 TYP.±0.2 ℃(HS3001, HS3002, -10~80 ℃)		
平均電流 平均 24.4 uA(分解能 14 ビット、電源電圧 3.3 V 供給)、		
	RH および温度測定 1 回/秒	
スリープ電流	-40~85 °C:0.6 μA(TYP.)	
	-40~125 °C:1 μA(TYP.)	
電源電圧	2.3 V~5.5 V (TYP. 3.3V)	
拡張電源電圧	1.8 V (-20 °C~+125 °C)	
動作温度	-40 °C~+125 °C	

表 4-3 センサ機能一覧

項目	内容	
I ² C 通信機能	センサデータを通信します。	
測定モード	本ソフトウェアではスリープモードで動作します。	
	測定要求による測定開始後、測定が完了するとスリープモードに遷移します。	
測定要求	スリープモードから測定状態に遷移します。	
データフェッチ	測定サイクルの最後に有効なデータを取得できます。	
ステータスビット	結果のステータスによって有効なデータか古いデータか検出できます。	

注意 本ソフトウェアでは HS300x の次の機能はサポートしません。

- 不揮発性メモリへのアクセス
- 測定分解能の設定
- HS300x ID 番号の読み取り



4.2.1 I²C 通信インタフェース 通信データによる測定データのフォーマットを以下に示します。

図 4-2 I²C 通信フォーマット



ステータスビットの値は次の状態を表します。 00B:測定サイクルの最後に取得した有効なデータ 01B:すでに取得済みの無効なデータ

4.2.2 出力値の湿度・温度への変換式

HS300x ソフトウェアは取得した ADC データを湿度・温度に変換する関数によって、湿度・温度を出力します。

湿度の変換式は以下で表されます。

Humidity [%RH] =
$$\left(\frac{\text{Humidity}[13:0]}{2^{14} - 1}\right) * 100$$

温度の変換式は以下で表されます。

Temperature [°C] =
$$\left(\frac{\text{Temperature}[15:2]}{2^{14}-1}\right) * 165 - 40$$



5. サンプルプログラム

5.1 サンプルプログラムの構成 サンプルプログラムのブロック構成を 図 5-1 に示します。

図 5-1 ソフトウェアブロック図



5.2 サンプルプログラムのコマンド仕様

サンプルプログラムで PC 等から XBee ZB S2C を通して RL78/G15 を制御するコマンドは以下の通りです。

表 5-1 センサ機能一覧

コマンド	内容
:L0	LED1 を消灯する
:L1	LED1 を点灯する
:GT	温度データを取得する
:GH	湿度データを取得する



5.3 HS300x API 関数仕様

5.3.1 HS300x API 関数一覧

センサ API は以下の関数が含まれます。関数 API の詳細は別途 HS300x Sensor API FIT Module アプリ ケーションノート(R01AN5893)、Renesas Sensor Control Modules Firmware Integration Technology (R01AN5892) を参照してください。

表 5-2 HS300x API 関数一覧

関数	機能
RM_HS300X_Open	センサ制御開始処理
RM_HS300X_Close	センサ制御終了処理
RM_HS300X_MeasurementStart	センサ測定開始処理
RM_HS300X_Read	センサデータ取得処理
RM_HS300X_DataCalculate	センサデータ結果演算処理



5.3.2 API 使用ガイド

HS300xのAPI 関数の使用条件について、想定する関数コールの順番を遷移図として示します。

図 5-2 関数 API 遷移図





関数毎の呼び出し条件は以下の通りです。

- ・RM_HS300X_Open: (1) HS300x 開始時、(11) RM_HS300X_Close 後の再開始
- RM_HS300X_Close :
- RM_HS300X_MeasurementStart :
- (10) 各処理の正常終了または異常終了時
- t: (2) RM_HS300X_Open 後の測定開始時、
- RM_HS300X_Read :
- (5)(7) 次の測定データ取得時、(8) 測定開始応答待ちによる再試行 (3) RM HS300X MeasurementStart 後の測定データ取得時、
- (9) データ取得応答待ちによる再試行
- ・RM_HS300X_DataCalculate: (4) RM_HS300X_Read 後の湿度・温度データ演算時
- 注意 RM_HS300X_Open で I²C デバイスドライバの状態を確認しますので、RM_HS300X_Open 処理の 前に必ず、I²C デバイスドライバをオープンする必要があります。 RM_HS300X_MeasurementStart で測定を開始すると ADC データを出力したのち測定が停止するた め、RM_HS300X_Read 処理の前に必ず 1 度呼び出す必要があります。



5.4 フローチャート

5.4.1 全体フローチャート 全体フローチャートを以下に示します。



- 5.5 サンプルプログラムの構成
- 5.5.1 使用する周辺機能

サンプルプログラムで使用する周辺機能を以下に示します。

表	5-3	使用す	る周辺機能ー	·覧
	~ ~	~		~

周辺機能	用途
PORT	RL78/G15_FPB に搭載している LED1 の制御
IICA0	HS300x との I ² C 通信、HS300x から湿度・温度データの取得に使用
UART0	XBee ZB S2C との UART 通信、XBee ZB S2C へのコマンド送信や XBee ZB S2C から返される応答結果の確認に使用



5.5.2 周辺機能の設定

サンプルプログラムで使用しているスマート・コンフィグレータの設定を以下に示します。スマート・コ ンフィグレータの設定における各表の項目、設定内容は設定画面の表記で記載しています。

表 5-4 スマート・コンフィグレータの設定(1/2)

分類	項目	設定、説明
スマート	・コンフィグレータ >> クロック	「クロック」タブは以下の設定とする
	VDD 設定	$2.4V \leq VDD \leq 5.5V$
	高速オンチップ・オシレータ	チェックを入れる
		周波数 16MHz
	X1 発振回路	チェックしない
	低速オンチップ・オシレータ	15kHz
	メイン・システム・クロック(f _{MAIN})のソース選択	高速オンチップ・オシレータ・クロック(fH)に
		チェック(f _{MAIN} :16MHz)
	12 ビットインターバルタイマー用の動作クロックの 供給	チェックしない(f∟ : 15kHz)
スマート	・コンフィグレータ >> システム	「システム」タブは以下の設定とする
	疑似 RRM/DMM 機能設定	使用しない
	Start/Stop 関数機能設定	使用しない
	セキュリティ ID 設定	セキュリティ ID 設定
		セキュリティ ID「0x00000000000000000000」
	RESET 端子設定	使用する
	動作モード設定	2.52V
スマート	・コンフィグレータ >> コンポーネント >> r_bsp	以下の変更以外はデフォルトの設定とする
	API functions disable(R_BSP_StartClock, R BSP StopClock)	Disable
	API functions disable(R_BSP_SetClockSource)	Disable
	API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting)	Disable
	API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay)	Disable
スマート	・コンフィグレータ >> コンポーネント >> PORT	以下の変更以外はデフォルトの設定とする
	ポート選択	PORT2
	PORT2	P20:出力、1を出力、にチェック
スマート	・コンフィグレータ >> コンポーネント>>	「Config_IICA0」は以下の設定とする
Config_	IICA0	
	自局アドレス	16
	動作モード設定	標準、転送クロック設定 (f _{SCL}) : 100000 (bps)
	tR と tF の設定	チェックしない
	割り込み設定	レベル3(低優先順位)
	コールバック機能設定	マスタ送信完了、マスタ受信完了、マスタ・エ
		ラー、にチェックを入れる
	コールバック拡張機能設定	チェックしない

表 5-5 スマート・コンフィグレータの設定(2/2)

分類		項目	設定、説明
スマート・コンフィグレータ >> コンポーネント>>			「Config_UART0」は以下の設定とする
Config_L	JART		
	送信	UART0 クロック設定	動作クロック : CK00
			クロックソース:fc_к/2^3
		転送モード設定	連続転送モード
		データ・ビット長設定	8ビット
		データ転送方向設定	LSB
		パリティ設定	パリティ・ビットなし
		ストップ・ビット長設定	1ビット
		送信データ・レベル設定	非反転(通常)
		転送レート	9600 (bps)
		割り込み設定	レベル3(低優先順位)
		コールバック機能設定	送信完了
	受信	UART0 クロック設定	動作クロック : CK00
			クロックソース:f _{CLK} /2^3
		データ・ビット長設定	8ビット
		データ転送方向設定	LSB
		パリティ設定	パリティ・ビットなし
		送信データ・レベル設定	非反転(通常)
		転送レート	9600 (bps)
		割り込み設定	レベル 3(低優先順位)
		コールバック機能設定	受信完了、受信エラー
スマート	・コンフィグレータ >> 端子		「端子」タブは以下の設定とする
	シリアル・アレイ・ユニット(SAU0)		SAU00
			RxD0 : P04
			TxD0 : P03
	シリアル・	インタフェース IICA(IICA0)	IICA0
			SCLA0 : P06
			SDAA0 : P07



5.5.2.1 メモリの上書き回避方法

デバッガの設定をデフォルトのままにしておくと RAM の先頭アドレス 4 バイトをデバッガが占有(RRM 機能)してしまうため設定を変更する必要があります。

図 5-4 のように「デバッグの構成」からデバッガのメモリー、「実行を一時停止してメモリアクセスする」を「いいえ」に変更することで RRM 機能を停止させ、RAM 先頭 4 バイトの上書きを回避することができます。



図 5-4 デバッガの設定変更

5.5.2.2 スマート・コンフィグレータでコード生成する際の注意事項

サンプルプログラムは UART の受信割り込み関数内でコマンドの判別準備を行う専用の割り込み関数を用 意しています。この関数をコールするための#pragma 命令もセットで記述していますが、スマート・コン フィグレータで新しくコードを生成すると、旧受信割り込み関数の#pragma 関数も記述されてしまうた め、ビルド時に割り込みテーブルの多重定義でエラーが発生します。

スマート・コンフィグレータで新たなコードを生成する場合は、コード生成後に旧受信割り込み関数を コールするための#pragma 命令を必ずコメントアウトしてからビルドを行って下さい。

図 5-5 コード生成時のコメントアウト箇所

対象ファイル: Config_UART0_user.c、40 行目





5.5.3 ファイル構成

サンプルプログラムのファイル構成を以下に示します。

表 5-6 ファイル構成

フォルダ名、ファイル名	説明
src	プログラム格納フォルダ
⊢ command	コマンド関連プログラム格納フォルダ
│	コマンド関連ソースファイル
I └ command.h	コマンド関連ヘッダファイル
F r_comms_i2c_rl	I²C 通信ミドルウェア層格納フォルダ(G23 向けを流用)
├ r_hs300x	センサミドルウェア層格納フォルダ(G23 向けを流用)
⊢ smc_gen	スマート・コンフィグレータ生成フォルダ
I F Config_IICA0	
I F Config_PORT	
I F Config_UART0	
I ⊢ general	
I ⊢ r_bsp	
I └ r_config	
⊢ main.c	メイン処理ソースファイル
├ rl78_hs300x.c	センサソフトウェア測定フローソースファイル
└ rl78_hs300x.h	センサソフトウェア測定フローヘッダファイル

I²C 通信ミドルウェア層格納フォルダ、センサミドルウェア層格納フォルダ、およびスマート・ コンフィグレータ生成フォルダの詳細については、各フォルダ内の doc フォルダに格納されてい るアプリケーションノートを参照してください。



6. ソフトウェア動作説明

本サンプルプログラムは、マイコンのプログラム開発、動作確認を行うツールとして e² studio、XBee ZB S2C の制御、動作確認を行うツールとして XCTU を用いています。

6.1 XCTU の操作方法

XCTU は、Digi International 社の XBee 開発ツールです。このツールを使用することで XBee ZB S2C の 本体設定や制御を GUI 上で簡単に操作できるほか、XBee ZB S2C の通信内容をモニタリングする事もでき ます。ここでは XCTU を使用して XBee ZB S2C の初期設定を行うまでの方法を説明します。

6.1.1 XCTU のインストール方法

XCTU は Digi International 社の web ページよりダウンロードできます。以下の URL の web ページ下部の Resources & Utilities から PC に対応した OS の XCTU インストーラをダウンロードしてください。

https://hub.digi.com/support/products/xctu/

ダウンロードしたインストーラを起動するとセットアップウィザードが起動します。Nextを押下して セットアップを開始します。

図 6-1 XCTU のインストール方法(1/7)





XCTU を利用するには Digi International 社との使用許諾契約が必要です。

記載内容に同意する場合は「I accept the agreement」にチェックを入れて Next を押下します。

図 6-2 XCTU のインストール方法(2/7)

License Agreement	DIGI
Please read the following License Agreement. You before continuing with the installation.	must accept the terms of this agreement
END-USER LICENSE AGREEMEN DIGI DEVELOPMENT KIT (PN 93009416) This end-user license agreement is a legal agn (either an individual or a sincle entity) and Digi ("Digi") for use of Digi Technology. This licens product with which it was shipped, which may b unit of Digi Hardware. By using Digi product, yo bound by and are becoming a party to this end- <	T sement between you International, Inc. e applies to the e a Development Kit or a u are consenting to be user license agreement.
Do you accept this license?	ement e agreement < Back Next > Cancel

PC ではマルウェア対策として一部のディレクトリが保護されることが一般的ですが、XCTU を保護され たディレクトリにインストールする場合は管理者権限でのインストールが必要な旨が案内されます。表示さ れた文章を確認し Next を押下します。

図 6-3 XCTU のインストール方法 (3/7)

🖟 Setup	– 🗆 X
Windows 7, Windows 8 and Windows 10 selection path info	DIGI
To protect against malware, Windows 7, Windows 8 and Windows 10 processes to change files inside some directories, such as the Prog Therefore:	do not allow normal gram Files folder.
If any of these protected locations is selected as installation path, required to run XCTU without problems.	administrator rights are
InstallBuilder	
< Back	lext > Cancel



続いて XCTU をインストールするディレクトリを指定します。インストール先を指定したら Next を押下 します。

図 6-4 XCTU のインストール方法(4/7)

XBee のセルラーモデルを利用する場合は追加で USB ドライバのインストールが必要ですが、今回は対象のデバイスではないため、Next を押下して先に進みます。

図 6-5 XCTU のインストール方法(5/7)

USB drivers for cellular modems	DIGI
XCTU requires additional drivers to update the modems	of newer XBee3 Cellular modules
If you are going to program those modules, please go to download and install the appropriate driver packages.	o the user manual to know how to
Download and install USB drivers	



インストールの準備完了画面が表示されたら Next を押下してインストールを開始します。インストール が終了までにしばらく時間が掛かります。

図 6-6 XCTU のインストール方法(6/7)

Setup	- O X.	Setup	- D X
Ready to Install	DIGI	Installing	DIGI
Setup is now ready to beein installine XCTU on your o	computer.	Please wait while Setup installs XOTU on Unpacking	your computer. Installing
ngtallEkolder	3ack Next ≻ Cancel	anstallBuilder	Cancel

セットアップ完了画面が表示されたら XCTU のインストール完了です。

図 6-7 XCTU のインストール方法(7/7)

	Completing the XCTU Setup Wizard
	Setup has finished installing XCTU on your computer.
	View Readme File
DIGI XCTU	
Configuration & Test Utility Software	
#160pynghtBigi international Inc.	



6.1.2 XCTUと XBee ZB S2C の接続方法

XCTU のインストールが完了したら XCTU と XBee ZB S2C を接続します。ここでは XCTU と XBee ZB S2C の接続方法について説明します。

XCTU を起動、PC と XBee ZB S2C を USB ケーブルで接続した後に、XCTU のウインドウ左上にある虫 眼鏡が付いたアイコン(Discover devices)をクリックします。

図 6-8 XCTU と XBee ZB S2C の接続方法(1/5)

XCTU Modeline Models Tools Help	C
Click on a Add devices or Discover devices to add radio modules to the list.	Change between 🎝 Configuration. Consoles and 2 Network working modes to display their functionality in the working area.

Discover devices アイコンをクリックすると PC に接続しているポート番号が表示されたウインドウが開きます。ここに先ほど接続した XBee ZB S2C のポート番号が表示されています。XBee ZB S2C のポートを選択し、Next を押下します。

図 6-9 XCTU と XBee ZB S2C の接続方法(2/5)





お使いの PC 環境ごとに COM に続く数字は異なります。接続した XBee ZB S2C がどのポート番号か不 明な場合は XBee ZB S2C を PC から取り外して Refresh ports を押下し、消えたポート番号が XBee ZB S2C のポート番号です。

続いて PC と XBee ZB S2C の USB 接続に必要な UART のパラメータが表示されたウインドウが開きます。XBee ZB S2C のデフォルトの接続設定は以下の通りです。表の設定値を確認して接続に必要な設定値を選択し、Finish を押下してください。

項目	設定値(デフォルト)
ボーレート(bps)	9600
データ長	8ビット
パリティ・ビット	無し
ストップ・ビット	1ビット
フロー制御	無し

表 6-1 PC と XBee ZB S2C 接続時の UART 接続パラメータ

図 6-10 XCTU と XBee ZB S2C の接続方法 (3/5)

Estimated discovery time: 00:10



設定した接続パラメータによる XCTU のデバイス捜索が終了すると、XCTU は検出したデバイスを表示します。Devices discovered に表示されたデバイスにチェックが入っていることを確認後、Add selected devices を押下してください。

図 6-11 XCTU と XBee ZB S2C の接続方法(4/5)

Discovering radi	o modules
Search finished. 1 device(s) found	
RE	1 device(s) found
Devices discove	red:
	Port: COM5 - 9600/8/N/1/N - AT Name: MAC Address:
Select all	Deselect all
Your device was	not found? Click here
	Cancel Add selected devices

デバイス検出を無事に終了すると XCTU が起動した後の画面に戻ります。XCTU ウインドウ左側の Radio Modules に新しくデバイス名が表示されていれば XCTU と XBee ZB S2C の接続は完了です。

図 6-12 XCTU と XBee ZB S2C の接続方法 (5/5)

XCTU XCTU Working Modes Tools Help		- ¤ *	
	🕅 - 🖹 🗭 🕢 -	🌣 🖳 🦑	
Ranction: ZIGBEE TH Reg 2 Part COMS - 9600/8/N/1/N - AT 4 MAC	Select a radio module from the list to display its properties and configure (L.		



6.1.3 XCTU を利用した XBee ZB S2C の初期設定方法

XBee ZB S2C は 2 台準備してもデフォルト設定のままではお互いに通信する事が出来ません。ここでは XCTU を用いて XBee ZB S2C 同士が通信できる初期設定の方法を説明します。

XBee ZB S2C を検出し、XCTU で接続したデバイス名をクリックすると XCTU ウインドウ右側に接続した XBee ZB S2C の設定パラメーター覧が表示されます。このパラメータを変更し保存することで各パラメータ値の設定ができます。

図 6-13 XCTU を利用した XBee ZB S2C の初期設定



表 6-2 XCTU による XBee ZB S2C の設定項目一覧

	XCTU 設定項目	設定値	内容
ID	PAN ID	任意の値	XBee ZB S2C は同じ ID パラメータ
		ただし2台とも同一であること	間のデバイスとのみ通信可能
DH	Destination Address High	13A200	通信先の上位アドレスを指定
			XBee ZB S2C の値は 13A200 で固定
DL	Destination Address Low	お互いの DL の値	通信先の下位アドレスを指定
			XBee ZB S2C の値は XCTU に接続
			して DL の値を確認するほか、本体
			(MAC)を見て確認可能
CE	Coordinator Enable	1 台は Enabled [1]	XBee ZB S2C 同士で通信する場合
		片方は Disabled [0]	は、少なくとも 1 台は Coordinator
			である必要がある
AP	API Enable	2台とも Transparent mode [0]	PC マイコン間のデータに手を加え
			ずにそのまま引き渡すモードを選択

XBee ZB S2C 同士を通信させるために必要な設定は 5 カ所です。XBee ZB S2C は 2 台とも各設定値を変 更し保存してください。

XCTUは設定値の値を変更すると項目の右側の隅に緑色の三角が表示されます。これは設定値を変更した後に保存していないことを表しています。設定値を変更したら項目右側の鉛筆マークを押下することで値の保存が完了します。保存が完了すると緑色の三角は消えます。



6.1.4 AT コマンドを用いた初期設定方法

XBee ZB S2C の初期設定の方法として、XCTU を使用せずマイコンや PC 等から UART インタフェース で AT コマンドを送信して設定する方法も準備されています。設定する項目は XCTU と同様で、AT コマン ドを用いて通信に関連するパラメータ値を XBee ZB S2C へ書き込みます。表 6-2 XCTU 設定項目の先頭 2 文字が AT コマンドにあたります。

AT コマンドの送信フォーマットは以下の通りです。

図 6-14 AT コマンドの送信フォーマット



AT コマンドを用いて XBee ZB S2C を制御する場合は、AT コマンドを送信する前にコマンドモードへ移行しておく必要があります。コマンドモードへの移行方法や各 AT コマンドの送信パラメータの詳細については以下のオンラインマニュアルをご参照ください。

https://www.digi.com/resources/documentation/Digidocs/90001500/Default.htm



6.2 ハードウェアの準備

RL78/G15 と XBee ZB S2C、HS300x を以下の通りに接続します。

図 6-15 全体接続図



表 6-3 RL78/G15 と XBee ZB S2C が接続する端子

RL78/G15		XBee ZB S2C		=2 =9
端子番号	名称	端子番号	名称	a元199
-	VDD	Pin1	VCC	RL78/G15 から XBee ZB S2C に電源供給
-	GND	Pin10	GND	RL78/G15と XBee ZB S2C の GND
P03	TXD0	Pin3	DIN	RL78/G15 から XBee ZB S2C への UART 送信
P04	RXD0	Pin2	DOUT	XBee ZB S2C から RL78/G15 への UART 受信

表 6-4 RL78/G15 と HS300x が接続する端子

RL78/G15		HS300x		=X B
端子番号	名称	端子番号	名称	市市の方面の
-	VDD	Pin4	VDD	RL78/G15 から HS300x に電源供給
-	GND	Pin6	VSS	RL78/G15 と HS300x の GND
P06	SCLA0	Pin1	SCL	RL78/G15 から HS300x への I²C クロック送信
P07	SDDA0	Pin2	SDA	RL78/G15 から HS300x への I²C データ送信



6.3 動作確認方法

本サンプルソフトウェアは XCTU や Tera Term などのターミナルソフトから RL78/G15 ヘコマンドを送 信し、RL78/G15 Fast Prototyping Board に搭載された LED1 の制御、同じく RL78/G15 Fast Prototyping Board に接続した HS300x センサの制御を行うことが出来ます。

前述した XBee ZB S2C の初期設定が終了した状態からの動作確認方法は以下の通りです。

- (1) USB ケーブルで PC 側 XBee ZB S2C を PC と接続する。
- (2) PC アプリケーションの XCTU を起動する。
- (3) XCTU で PC と接続した XBee ZB S2C を検出する。検出は XCTU ウインドウの左上にある Discover devices のアイコンをクリックし、UART 接続設定を行う。
- (4) XCTU で PC 側の XBee ZB S2C を検出したら、XCTU 画面右上の PC アイコン(Consoles) をクリック し Console mode に移行する。
- (5) Console log 全体がグレーで覆われている場合は log の確認が出来ない close 状態であるため、Console log の上に配置された open をクリックする。これで PC 側 XBee ZB S2C の準備が完了。
- (6) RL78/G15 Fast Prototyping Board の電源選択ヘッダを 3.3V 電源に設定し(J15 2-3 ショート)、 RL78/G15 に電源を供給する。この時点で G15 側 XBee ZB S2C も電源が入り、準備が完了。
- (7) XCTU の Console log に「Ready.」が表示され、コマンド待機となる。
- (8) XCTU の Console log にコマンド(例として温度表示コマンド ":GT")を入力する。
- (9) XCTU の Console log に「OK.」と表示され、4 秒後に現在の温度が表示される。
- (10) XCTU の Console log に「Ready.」が表示され、コマンド待機となる。
- (11)(8)以降をループする。



7. 参考資料

- RL78/G15 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0959)
- RL78/G15 Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル (R12UM0042)
- HS300x Datasheet (R36DS0010EU0701)
- RA ファミリ、RX ファミリ、RL78 ファミリ、RE01 256KB/1500KB グループ、RZ ファミリ HS300x サンプルソフトウェアマニュアル (R01AN5897)
- RA ファミリ、RX ファミリ、RL78 ファミリ、RZ ファミリ センサソフトウェア組み合わせマニュアル (R01AN6591)
- RL78 ファミリ ボードサポートパッケージモジュール Software Integration System (R01AN5522)
- RX ファミリ HS300x Sensor API FIT Module アプリケーションノート(R01AN5893)
- RL78 ファミリ Renesas Sensor Control Modules Software Integration System (R01AN6192)
- ・ RX ファミリ Renesas Sensor Control Modules Firmware Integration Technology (R01AN5892)
- RL78 ファミリ Renesas Sensor I2C Communication Middleware Control Module Software Integration System (R01AN6193)
- RL78 ファミリ Renesas HS300x Sensor Control Module Software Integration System (R01AN6194)

最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
1.00	Mar.7.2023	_	初版
1.01	Mar.8.2024	4	動作確認条件の更新
		14	スマート・コンフィグレータ設定で、リセット端子を使用す
			るに変更



製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテク ニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入に より、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」について の記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識 されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した 後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定 した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り 替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V_{IL}(Max.)か ら V_{IH}(Min.)までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V_{IL}(Max.)から V_{IH} (Min.)までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止
リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッ シュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合が あります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許 権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので はありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要と なる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改 変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のあ る機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機 器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これら の用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その 責任を負いません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリ ティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されてい るシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。)から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品ま たは当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行 為(「脆弱性問題」といいます。)によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害に ついて、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品 性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする 場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を 行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客 様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を 行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って ください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用 を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的 に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア) www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓 ロに関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 www.renesas.com/contact/